#### 54 DRIVE PROCESS TREATMENT DEVICE

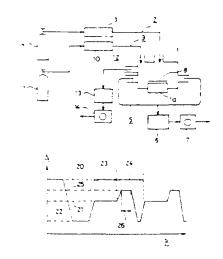
11 1-124021 A

jing nishting tri - Arte. HIR SHI I ANAKA

51 Int. Cl., H01L21 302, H01L21 205

The control of the fire process treatment device by measthat payer all it perfect that cample introduced from a sample introduction

the start of the start approximation of the start of the start of the start of the start approximation of the start of the start approximation of the start of th s turnium statent was they have a nor cling device to at a specified flow rate. While there has an expliced a pressure is a fir flied so that a pressure inside the first damner lies a specific impassified pressure of a laTegr or more. at let a matern from the works in the state and a sample in the reaction chamber and some installation and assurement inleans to through the sample introduction a stem 11 the measurement means 1 measures physical properties of a sample  $\sigma \sim timing/N$  . After measurement, supply of mert gas as stopped, and a next end with the strategies water a is garried in at a pent that evacuation is cent innel until a cressure inside the reaction chamber I attains an evacuation şirin və atmilləri



, that tent gas of their gas of solution for a constraint solution of the sol

#### 54 TREATMENT DEVICE

- 11 3-124022 (A
- 51 Int. Cl. H01L21 302

PURPOSE: I combine treatment chambers delectively in respective treatment units The real line apparently of the treatment chambers and transfer chambers for a table of the treated and come sing the treatment chambers in such a way as The street cambers to be removably interchangeably mounted by the other treat that the second content to the removably interchangeably mounted by the other treat cannot would fulfills another treatment function.

CONSTITUTION: This begoes a provided with treatment chambers, for example, a carma entropy thannier I and transfer thambers 2 and 3 in such a way that the tion by manifer are not only equipped with transfer means? which are connected within the first the transing in take and carrying entirally a service aductor waters, and the transite time the transite transite than the specific gate and the first discount is like that the waters of the control of the discount is kept at a watering. Even the transfer chambers of the first discount is kept at a watering. set find the entrepted on the dynamic manners of the consequence gaves as a solid find also can be kept at a warmound been the transfer chambers of second section of the dynamic are also provided with gate valves so and show these transfer of an interpretaring on the school water and turbler clean benches and with many equipped with positioning tables 6a and 6b that are connected use of respectively through the gare valves so and stour provided. In this to treatment chain or in the transfer chambers a and in the clean benches 6 on 1 to 15ke one a instructed at lependently so that they are removably mounted

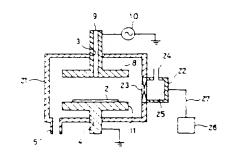


## 54 VACUUM TREATMENT DEVICE

- 51 Int. Cl., H01L21 302

PURPOSE: To improve reliability with respect to wafer treatment by providing the apply part of an inactive cas and a detecting part of Greign matter at the coll of a reaction chamber in which semiconductor wafers are treated. and commercing a correspondent detecting device to the detecting port

CONSTITUTION: A cell 22 is connected to a reaction chamber 21 through a sing dom. The supply port 24 of an mactive gas and the detecting port it freelin matter are priviled in the cell 22. Usually, the closing door 23 Littly energing his deposited substances in the cell 22 are distributed almost that amby in the came way as the substances deposited in the reaction chamber Lie such a case, the pressure in the ceil 22 is set, for example, to the extent pressure of all ut several Torrity all wing the closing door 23 to be in set state and or our dooing the mactive gas from the supply port 24. When foreign matter detecting device of is made to operate in this state, foreign after a file well as a mitrofixed and the above device 26 through a tube  $\ensuremath{\mathcal{F}}$  result matter in the real LU is thus detected correctly when treatment enaturus arred or non-t



您日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-124023

3 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

③公開 平成3年(1991)5月27日

H 01 L 21/302

ВС 8122-5F 8122-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 真空処理装置

> 頤 平1-262363 ②特

願 平1(1989)10月6日 绝出

©発 明 者 뿦 田 正 人

兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所内

で発 明 六 田 ф 博 ត

兵庫県伊丹市瑞原4「目1番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所内

①出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

倒代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

真空处理装置

2. 特許請求の範囲

その内部で半導体ウエハに処理が絶される反応 室と、この反応室に開閉扉を介して接続された簡 室とを備え、この隔室に不活性ガスの供給口と異 物の検出口を設け、このうち検出口に異物検出装 置を接続したことを特徴とする真空処理装置。

## 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、ドライプロセス技術を利用して半導 体ウエバにエッチング処理を施す場合に使用して 好適な真空処理装置に関するものである。

(従来の技術)

従来、この種の真空処理装置は第2図に示すよ うに構成されている。これを同図に基づいて説明 すると、同因において、許易しで示すものは気密 性を有する反応室で、内部で気体質気化学反応に よって半導体ウエハ2に例えばエッチング処理が

施されるように構成されている。この反応室1に は、上下方に各々開口する電極取付口3.4およ び真空ポンプ(図示せず)に接続するガス排出口 5 が設けられている。そして、この反応室1の側 方には、異物検出装置6に接続する異物導出用の 符体 7 が設けられている。 8 はエッチングガスを 導入する通路9を有する上部電極で、前記反応室 1内に一端部を臨ませ前記電極取付口3に設けら れ、かつ高周波電源10に接続されている。11 は前記上部電極8に所定の間隔をもって対向する 下部質極で、前記反応室1内に一端部を踏ませて 前記電極取付口4に設けられ、かつ接地接続され ており、上部には前記半導体ウエハ2を保持する ように構成されている。なお、前記異物検出装置 8 には、前記反応室 1 内の異物等を吸引する真空 ポンプ(図示せず)が内蔵されている。

次に、このように構成された真空処理装置を用 いるウエハ処理について説明する。

先ず、上下両電極 8, 11のうち下部電極 11 上に半導体ウエハ2を保持する。次いで、反応室 1 内を所定圧力に設定する。」かる後、この反応 室1 内に所定流量のエッチングガスを供給すると 共に、上下両電機 8、1 1 間に高間改電圧を印加 することにより、反応室1 内にプラズマを発生させる。

このようにして、プラズマによる気体電気化学 反応によって半導体のエハ2にエッチング処理を 施すここができる。

ところで、この様の真空処理装置においては、 異物検出装置6によって異物量を検出し、この検 出値が基準値を越えると、反応室1内を構造する とが行われている。すなわち、ウエ、処理時に 供給する反応がスと発生する反応性成がスの大部 分ががス排出口5から反応室1内での状況は出されずに 一部のガスは排出されずに反応室1内である。 物として浮遊りが低下してったの理に悪影響を与えてしまうからである。

(発明が解決しようとする課題)

しかるに、従来の真空処理装置においては、ウ

エハ処理時、処理後の反応室(内が通常)のつつつ、のつうoorと高真空状態であるため、差圧排気による機制的な吸引力によって反応室)と同一密度の異物を異物検出装置のの例に十分に導くことができなかった。この結果、正確な異物検出を行っことができず、ウェハ処理上の信頼性が低下するという問題があった。

北発明はこのような事情に指みてなされたもので、正確な異物検出を行うことができ、もってワエー処理上の信頼性を高めることができる真空処理装置を提供するものである。

(課題を解決するための手段)

本発明に係る真空処理装置は、その内部で半導体ウェハに処理が施される反応室と、この反応室に開閉線を介して接続された隔室とを備え、この隔室に不活性ガスの供給口と異物の検出日を設け、このうち検出口に異物検出装置を接続したものである。

(作 用)

本発明においては、開閉扉を閉塞して供給口か

ら隔室内に不活性ガスを供給することにより、反 応室と同一密度の異物を検出するに十分な量の異 物を異物検出装置の側に導くことができる。

(実施例)

以下、本発明の構成等を図に示す実施例によって詳細に説明する。

第1図は本発明に係る真空処理装置を示す疑断 面図、同図において第2図と同一の部材について は同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。同 図において 符号21で示す反応室には隔室22 が開閉原23を介して接続されており、この解 22には不活性ガス(希釈ガス)の供給口24と 異物の検出口25が設けられている。26は真空 ポンプ(図示せず)を内蔵する異物検出装置で、 前記隔室22の検出口25に異物導入用管体27 を介して設けられている。

このように構成された真空処理装置においては、 開閉扉 2 3 が通常開状態であることから、反応室 2 1 と隔室 2 2 が同一の圧力に設定されている。 このため、隔室 2 2 内のデポ物は反応室 2 1 内の したがって、本実施例においては、処理中あるいは非処理中に隔室22内の異物の正確な検出を行っことができる。

因に、本発明におけるウェハ処理について説明すると、従来と同様に行うことができる。すなわち、先ず上下両電機 8 . 1 1 のうち下部電極 1 1 上に半導体ウエハ2 を保持し、次いで反応室 2 1 内を所定圧力に設定し、この反応室 2 1 内に所定法量のエッチングガスを供給し、しかる後両電極

3. 1 1間に高周波電圧を印加することにより 反応室 1内にプラズマを発生させるのである。

なお、本実施例においては、ドラズマエッチンプ処理を施す場合について説明したが、本意明はこれに限定されるものではなく、この他例えば減 TCVD、スパッタあるいはくモンは人処理にも 実施例と同様に適用できることは勿論である。

#### (発明の効果)

以上説明したように本発明によれば、その内部で半導体ウェハに処理が施される反応室とと、この反応室に開閉扉を介して接続された際室とを備え、この福室に不活性ガスの供給日と異物の検出日を設け、このうち検出日に異物検出装置を接続したので、開閉扉を開塞して供給日から隔室内に発動したが、原原の異物を検出することにより、反応室内の異物を関って出版の異数を検出を行うことができる。したがって、理工の信頼性を高めることができる。

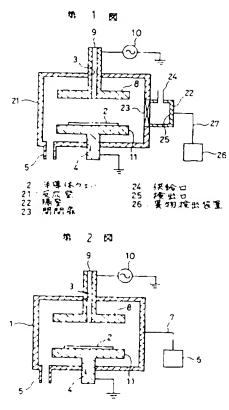
## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る真空処理装置を示す経断面図、第2図は従来の真空処理装置を示す経断面 図である。

 2 2 · · · · · · 届室、2 3 · · · · · 開閉扉、2 4 · · · · · 供給口、2 5 · · · · · 検出口、2 6 · · · · · · · ・ :

 + 異物検出装置。

#### 一代 理 人 大岩増雄



-141-